

梅州市科学技术局文件

梅市科〔2025〕25号

关于下达梅州市 2025 年度铜箔—高端印制电路板领域应用基础研究项目的通知

各有关单位：

梅州市 2025 年度铜箔—高端印制电路板领域应用基础研究项目，经申报单位自愿申报、专家评审、网上公示和会议研究，现将立项项目予以下达，具体立项项目详见附件。请立项承担单位于 2025 年 10 月 17 日-31 日登录“梅州市科技业务管理阳光政务平台”（网址 <https://xm.gdstc.gd.gov.cn/mz/login/>）完成合同签订，经市科技局审核通过后打印合同书（一式 4 份，标准 A4 纸双面打印，并加盖公章），于 2025 年 10 月 31 日 18:00 前报送至梅州市科学技术局高新技术科（联系人：曾小凤，联系电话：0753-2242410）。

附件：梅州市 2025 年度铜箔—高端印制电路板领域应用基
础研究项目

梅州市科学技术局

2025 年 10 月 17 日

